

設計変更情報  
ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 : ML-16D  
PRODUCTS  
変更番号 : EA6194  
E. C. N. No  
(ステータス : Fixed )  
STATUS

タイトル : FW Version Up(Ver1.2.0)  
TITLE  
同期設変 : - - -  
SIMULTANEOUS E. C. N.  
関連設変 : - - -  
RELATED E. C. N.

設変記事 : FW Version Up(Ver1.2.0)  
CONTENTS

ML-32D/16DのBROOKLYN2(Dante) FWをV1.2.0に改版します。  
これに伴い、MODULE,ROM ASSY と SOFTWARE SPECが  
Rev.Cに変更となります。

【変更内容】

<ML-32D>  
S01088900B → S01088900C      MODULE,ROM ASSY BK2 ML32D  
  
<ML-16D>  
S01091400B → S01091400C      MODULE,ROM ASSY BK2 ML16D

【改版理由】

#SMPTE2110-30対応

【実施時期】

#次回LOT (2020/6生産予定)

#詳細は作業連絡書: X-3217を参照してください。

[依頼者]      APD開発  
[検図者]      生産技術課      中村主任  
[承認者]      APD開発2部F/W開発1課      播 課長

译: 新机能对应, 故变更DANTE F/W。

实施: 下次生产开始实施。

関連図面 : - - -  
RELATED DRAWINGS

設変会議日 : 2020/05/26  
DATE  
担当 : 1720 michiko sato  
PERSON IN CHARGE  
依頼元 : APD開発  
REQUESTING SECTION  
設変会議 : 要 To be held  
E. C. MTG.  
P P 番号 : - - -  
P. P. NO.  
技術連絡書No : - - -  
ENG. INFO. NO.  
実施 : To be enforced  
ENFORCEMENT  
変更理由(主) : FUNCTION  
REASON(MAIN)  
変更理由(従) :  
REASON(SUB)  
安全規格 : NOT required  
SAFETY STD  
進捗状況 : To be coordinated  
COORD. TO MERCHANT  
機番管理 : NOT required  
CONTROL LEVEL  
客先承認 : NOT required  
CUSTOMER'S APPRV  
S マニュアル訂正 : NOT required  
CHG. IN SERV. MANUAL  
取説訂正 : NOT required  
CHG. IN USR. MANUAL  
カタログ訂正 : NOT required  
CHG. IN BROCHURE  
作業標準訂正 : NOT required  
CHG. IN MFTR. MANUAL  
技術情報発行 : NOT required  
ENGINEERING INFO.  
コスト変動 : No change  
COST  
単位コスト :  
UNIT COST  
金型改造費 :  
COST FOR DIE

設計変更情報 詳細情報  
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : ML-16D, ML-32D  
PRODUCTS

変更番号 : EA6194  
E. C. N. No  
(ステータス : Fixed )  
STATUS

設変会議日 : 2020/05/26  
DATE  
タイトル : FW Version Up(Ver1.2.0)  
TITLE

親品目 : EZ5585602A PCBA, T-MAIN ML-32D G MATERIAL ( 1)							
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT
1- 1	S01088900B	& MODULE, ROM ASSY BK2 ML3	1.000	+	S01088900C	MODULE, ROM ASSY BK2 ML32D	1.000
				明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART			
				0210 C* 3 5 3			
親品目 : EZ5585612A PCBA, T-MAIN ML-16D G MATERIAL ( 2)							
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT
2- 1	S01091400B	& MODULE, ROM ASSY BK2 ML1	1.000	+	S01091400C	MODULE, ROM ASSY BK2 ML16D	1.000
				明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART			
				0210 C* 3 5 3			
親品目 : S01088900C MODULE, ROM ASSY BK2 ML32D MATERIAL ( 3)							
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT
3- 1				+	E0239270	BROOKLYN2, 32CH-MODULE G	1.000
3- 2					D01326800C	SOFTWARE SPEC, BK2 ML32D	1.000
				明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART			
				0010 D* 3 5 5			
				0020 D* 3 5 5			
親品目 : S01091400C MODULE, ROM ASSY BK2 ML16D MATERIAL ( 4)							
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT
4- 1				+	E0239270	BROOKLYN2, 32CH-MODULE G	1.000
4- 2					D01331200C	SOFTWARE SPEC, BK2 ML16D	1.000
				明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART			
				0010 D* 3 5 5			
				0020 D* 3 5 5			

#1 CMP : 互換性 COMPATIBILITY  
1ST A 有 COMPATIBLE  
BYTE B →  
C ←  
D 無 NOT COMPATIBLE

#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER  
1 有り EXIST  
2 優先 PREFERENTIAL  
3 無し NOT EXIST

#3 INS : 手配指示 INSTRUCTION  
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS  
2 仕掛品 WIP(WORK IN PROCESS)  
3 在庫品 STOCK  
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER  
5 新規発注 NEW ORDER  
9 未定 NOT DECIDED

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK  
1 転用 CONVERSION  
2 廃棄 DISPOSAL  
3 追加工 REPROCESSING  
4 消化 CONSUMPTION  
5 無し NOT NECESSARY  
9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE  
BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE